

JEITA LPB-SC LPB Forum2020TG

活動報告

半導体&システム設計技術委員会
LPB-SC



LPB Forum2020TG 概要

- 目的
 - 2020年度LPBフォーラムの準備・運営
- 期間
 - 第12回 2020/06/26～2020/10/16
 - 第13回 2020/12/11～2021/04/09
- 成果物
 - 第12回LPBフォーラム(Web)の開催
 - 第13回LPBフォーラム(Web)の開催
 - アンケート集計

第12回 LPB Forum開催概要

- 開催日時： 2020年9月11日（金） 15:00～17:00
- セミナー方式：ウェビナー Teams ライブイベント
- 配信会場：JEITA大手町+リモート
- 参加者/申込者：73名/82名（一般参加者37名）

プログラム	発表者	時間	タイムスケジュール
1. 開催にあたって	福場	10分	15:00-15:10
2. LPBフォーマット 国際標準改訂について	大塚	10分	15:10-15:20
3. LPBでEMCを解決 <半導体EMCモデルとは>	林	20分	15:20-15:40
4. イミューティモデルの具現化と設計フローにおける活用について	野村	20分	15:40-16:00
5. 招待講演 –システム設計のためのSパラメータモデリングに関する考察–	三堂 様	50分	16:00-16:50
6. 閉会の挨拶			

第13回 LPB Forum開催概要

- 開催日時： 2021年3月5日（金） 15:00～17:30
- セミナー方式：ウェビナー Webex events
- 配信会場：リモート
- 参加者/申込者：69名/79名（一般参加者37名）

プログラム	発表者	時間	タイムスケジュール
1. 開催にあたって	福場	10分	15:00-15:10
2. LPBフォーマット国際標準改訂・普及・教育活動について	大塚・青木	15分	15:10-15:25
3. CR-8000 Design Force LPBフォーマット対応の拡張	小林	15分	15:25-15:40
4. LPBフォーマット交換サイト gem-lpb.com のご紹介	村田	20分	15:40-16:00
5. バウンダリモデルTGからご報告	野村	15分	16:00-16:15
休憩		10分	16:15-16:30
6. IBIS活用TGからご報告	坂田	20分	16:30-16:50
7. 【招待講演】 パワーモジュールの信頼性向上に向けたデバイスの電気・熱・応力解析	金本 教授	40分	16:50-17:30
8. 閉会の挨拶			